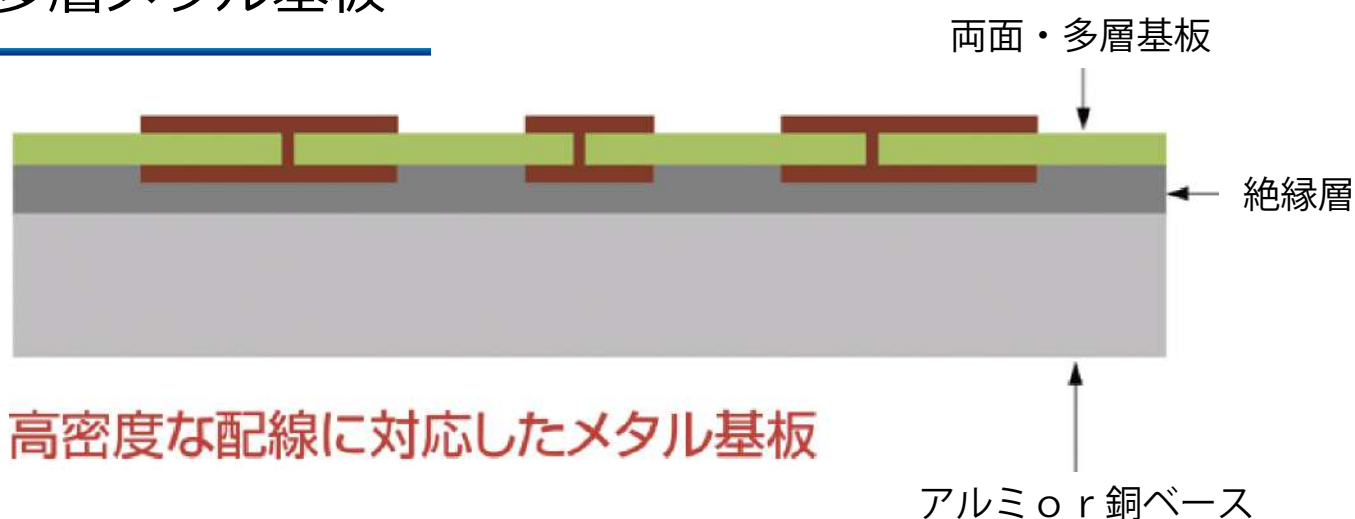


製品案内

多層メタル基板



メタルベース基板に両面～多層基板を積層し、高密度な配線を可能とした基板です。両面プリント基板、多層プリント基板を金属（アルミまたは銅）の表綿に絶縁層または高放熱絶縁シートで貼り合わせる事により、メタルベースの片面基板よりも高密度な配線、部品実装を可能にします。

特徴

- ・ 省スペースの回路基板実現
- ・ 高放熱
- ・ メタルベース

用途

- ・ LED モジュール
- ・ DC/DC コンバータ
- ・ EUC など

